

# 財政統計通報

(第4號)



財政部統計處

110年2月25日

撰稿人：李震宇研究員

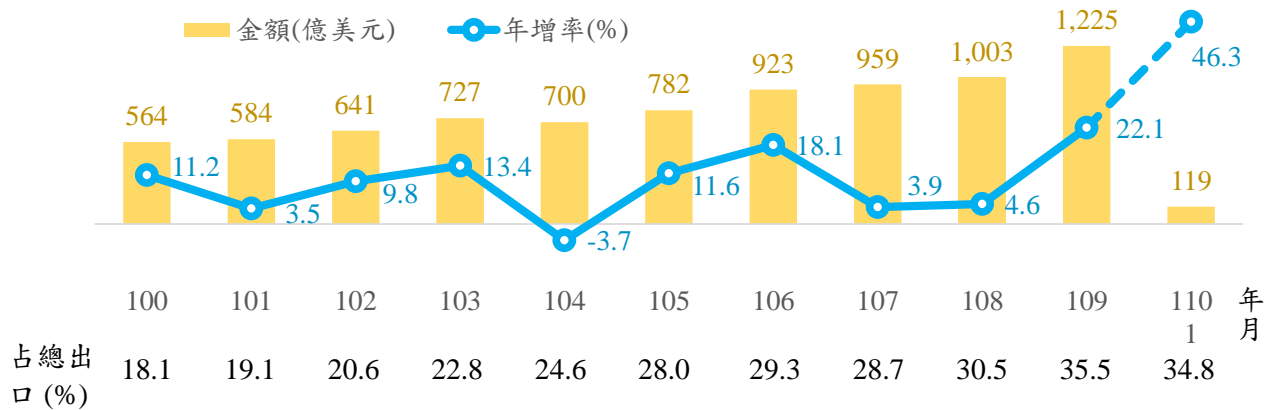
聯絡人：殷英洳科長

聯絡電話：(02)23228341

## 110年1月積體電路出口淡季不淡，規模值創歷年單月新高

1. 隨新興科技應用蓬勃開展，對積體電路之需求益加殷切，加上該產業鏈具國際分工特性，對我國出進口貿易之重要性與日俱增。積體電路出口於94年突破300億美元，超過資通與視聽產品成為國內首要輸出貨品，108年跨越千億美元，占總出口3成，109年無畏於新冠疫情，出口大增22.1%，占總出口比重進一步上升至35.5%，今(110)年1月出口值更於淡季創歷年單月新高；由100年至109年之出口複合年均成長率觀察，總出口平均增率僅1.1%，資通與視聽產品為3.3%，積體電路則高達9.0%，若總出口不計入積體電路，複合年均成長率將轉為負1.5%。

積體電路出口概況



2. 由出口地區觀察，陸港為我最大積體電路出口市場，近10年占比均在5成以上，109年擴增至61.3%，除中國大陸長期為全球主要資通訊產品組裝與生產基地外，亦因美國制裁華為，引發陸商自台進口大量晶片囤積所致；東協居次，近10年占比由2成7逐漸降至2成，主要係新加坡減少國內半導體製造投資並轉進鄰近國家設廠(10年間比重由18.3%滑落至11.8%)；日本由於晶片製造逐漸式微且成本偏高，近年來加大對台釋單，占比由6.9%升為7.6%；我對南韓出口之晶片9成以上多屬邏輯製程代工產品，惟出口增速較緩，占比由9.9%減為7.1%。就出口年增率觀察，受到新興科技應用需求爆發所帶動，去年對以上地區積體電路出口轉強，今年1月因晶片缺貨效應與春節所在月份不同，年增率均逾3成5，而歐美地區多為終端產品消費市場，所需中間元件較少，對其積體電路出口增減幅度不大。

積體電路出口國家/地區年增率及占比

